



各 位

2023年5月12日

会社名 株式会社 精工技研
代表者名 代表取締役社長 上野 昌利
(コード番号 6834 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員管理部長 斎藤 祐司
(TEL. 047 - 388 - 6401)

不二電子工業株式会社による インド法人 RADIANT POLYMERS Pvt. Ltd. への資本出資に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である不二電子工業株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長 木村 保、以下「不二電子工業」）が、インド法人 RADIANT POLYMERS Private Limited（以下「Radiant 社」）に対して資本出資することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

不二電子工業は当社が 100%を出資する子会社で、静岡県内と北海道千歳市に計 4 つの工場を有し、主として自動車に搭載される様々なセンサーに使用される精密部品を製造しております。樹脂と金属を一体で成形するインサート成形技術をベースに高精度、高品質な商品を生産し、国内の Tier1 のお客様から高い信頼をいただいております。

Radiant 社は、1989 年にインド共和国ニューデリーに設立された企業で、インド国内はもとより日本や欧州、北南米、アジア等、世界各国の自動車メーカーや Tier1 のお客様に向けて車載用成形品を生産しております。特に複雑な形状の樹脂成形品で同業他社との差別化を図り、現在はインド国内に 4 つの工場を有しています。

国連の予測によれば、インドの人口は 2023 年には中国を抜いて世界一になる見通しであり、また IMF は、インドの名目 GDP が 2027 年に日本を抜いて世界第 3 位になると予想しています。2022 年のインド国内の自動車販売台数は前年比 25.7%増の 472 万台となり、年間ベースで日本を初めて上回り、中国、米国に次ぐ世界第 3 位に浮上しました。インドの自動車市場は、人口の増加や電気自動車の普及、2 輪車から 4 輪車への移行等を背景に、今後さらに拡大していくことが想定されております。

不二電子工業は、Radiant 社への資本出資を通して同社との協業を図り、成長するインドの自動車市場への参入を計画しております。併せて、Radiant 社の複雑形状の樹脂部品を輸入し、2 次加工を施して日本市場に展開する等、販路と取扱製品の拡大を図っていく計画です。

1. Radiant 社の概要

(1) 名称	RADIANT POLYMERS Private Limited
(2) 本社所在地	New Delhi, Delhi, India
(3) 代表者名	CEO Nitin Bahl
(4) 事業内容	車載用樹脂成形品製造
(5) 資本金	124,372,900 インドルピー (約 205 百万円 (※))
(6) 売上高	2,036 百万インドルピー (約 3,360 百万円 (※))
(7) 従業員数	590 名

2. 資本出資の内容 (予定)

(1) 株式数	183,441 株 (※)
(2) 1 株当たり払込金額	859 インドルピー (確定値)
(3) 払込金額の総額	157,575,819 インドルピー (約 260 百万円 (※))
(4) 払込日	2023 年 6 月下旬
(5) 出資後の株式保有割合	約 13% (※)

※ 1 インドルピー : 1.65 円で算出

※ 払込金額の総額は日本円で約 260 百万円を予定しております。適用する為替レートにより、株式数、払込金額の総額のインドルピー換算額、出資後の株式保有割合が若干変動します。

3. 今後の見通し

本件により、中長期的には当社グループの業績及び企業価値の向上に資するものと考えておりますが、2024 年 3 月期の当社連結業績に与える影響につきましては軽微であると見込んでおります。今後、本件に伴って公表すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以 上